

得分汇总表

项目名称：芯片制造虚拟实景实训实验室（ZJWSBJ-ZDCY-2023033G）

序号	供应商	报价(元)	技术商务得分	报价分	总得分	排名	是否推荐成交
1	杭州融至兴科技有限公司	1060000元（壹佰零陆万元整）	58.7	39.85	98.55	1	√
2	杭州旭云信息技术有限公司	1056000元（壹佰零伍万陆仟元整）	19.7	40.0	59.7	2	√
3	杭州凌顺信息技术有限公司	1065000元（壹佰零陆万伍仟元整）	17.4	39.66	57.06	3	

评审专家（签名）：

2023年07月03日